



VIEW A (SCALE:1:1)

NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC,POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
4. FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN PLATED OVER NICKEL
5. FINISH(RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
6. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上に半田めっき
6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	178306-5
△6	△3	178306-3
△6	△2	178306-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

				Copyright © 1995 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
				WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME	
				mm(AWG) -	mmφ	12 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
				MATERIAL	FINISH	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
				SEE NOTE 注記参照	SEE NOTE 注記参照	10% ±0.3	SIZE LOC NUMBER
				DR. 23 JUN 95 N. Matsubara	DE. 23 JUN 95 N. Matsubara	10% ±0.4	A3 J C-178306
				DR. 30 JUN 95 Y. ISHIKAWA	APP. 3 JUL 95 S. MANABE	30% ±0.45	SCALE REV. SHEET
				LTR REVISION RECORD	DR CHK DATE	角 度 : ±3'	2-1 B1 1 OF 1

PRINT DIST DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT PROJ NO.395-612 AMP-J REV.10/83

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[178306-5](#)